02

Изменение оптических функций кристалла Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃ при сближении энергий плазмона и электронного перехода

© Н.П. Степанов^{1,2}

 Забайкальский государственный университет, 672036 Чита, Россия
 Байкальский государственный университет, 664003 Иркутск, Россия
 e-mail: np-stepanov@mail.ru

Поступила в редакцию 27.05.2023 г. В окончательной редакции 28.09.2023 г. Принята к публикации 29.09.2023 г.

В ходе исследования спектров отражения кристалла $Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te_3$ обнаружена деформация плазменного края, усиливающаяся при уменьшении температуры. Анализ поведения оптических функций, рассчитанных из спектров отражения при помощи соотношений Крамерса—Кронига, позволяет утверждать, что наблюдается сближение энергий плазмона E_p и перехода электронов между неэквивалентными экстремумами валентной зоны ΔE , сопровождающееся усилением электрон-плазмонного взаимодействия. Описаны изменения действительной и мнимой частей функции диэлектрической проницаемости, а также функции энергетических потерь, происходящие при сближении E_p и ΔE . Установлено, что сближение E_p и ΔE приводит к расщеплению пика функции энергетических потерь на два максимума, спектральное положение которых не изменяется при уменьшении температуры от 101 до 78 К.

Ключевые слова: спектры отражения, оптические функции, плазменные колебания, электронные переходы, электрон-плазмонное взаимодействие.

DOI: 10.61011/OS.2023.09.56608.5264-23

Введение

Сближение энергии плазменных колебаний и ширины запрещенной зоны в полупроводниках и полуметаллах может оказать влияние на оптические и фотоэлектрические характеристики материалов, использующихся для создания элементной базы электроники и плазмоники [1,2]. В работах [3–7] произведен теоретический анализ сближения энергии плазмона E_p и ширины запрещенной зоны E_g и показано, что в этом случае возможно возникновение нестабильности состояния электронной системы, которая может привести к усилению плазменных колебаний за счет рекомбинации электроннодырочных пар с испусканием плазмонов в условиях, когда $\hbar \omega_p \approx E_g$.

Сближения энергий E_g и $h\omega_p$ можно добиться легированием полупроводников примесями, что дает возможность в широких пределах изменять концентрацию свободных носителей заряда, а следовательно, и энергию плазменных колебаний. Однако при этом за счет сдвига Бурнштейна—Мосса изменяется и энергия переходов. В связи с этим экспериментальные исследования электрон-плазмонного взаимодействия немногочисленны и сопряжены с необходимостью целенаправленного поиска кристаллов с близкими значениями энергий плазменных колебаний и межзонных переходов.

Возможность сближения энергий в электронном и плазмонном спектрах существует в Bi, сплавах $Bi_{1-x}Sb_x$

и ряде других узкозонных полупроводников и полуметаллов таких, например, как InSb, $Cd_{1-x}Hg_xTe$, PbTe, $Pb_{1-x}Sn_xTe$ [8–14]. Важно отметить, что в полуметаллах и узкозонных полупроводниках в отличие от металлов плазменные колебания имеют энергию $\hbar\omega_{\rm p} \approx kT$ и могут возбуждаться термически. Такая ситуация существует и в хорошо изученных кристаллах твердых растворов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃ благодаря тому, что они используются в термоэлектрическом материаловедении. Это предопределяет возможность наблюдения в них электрон-плазмонного взаимодействия. Действительно, в работе [15] описаны особенности, обнаруженные в поведении температурных зависимостей магнитной восприимчивости кристаллов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃. Установлено, что они наблюдаются при сближении энергий плазмона Ер и перехода носителей заряда между неэквивалентными экстремумами валентной зоны ΔE . В ходе анализа информации о физических свойствах кристаллов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃ были выявлены закономерности изменения указанных энергий от состава твердого раствора и температуры, которые приведены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, именно в кристалле $Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te_3$, содержащем 70% Sb_2Te_3 в составе твердого раствора $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3$, в котором обнаружено резкое уменьшение диамагнитной восприимчивости [15], должно наблюдаться сближение энергий электронных переходов и плазмонов при низких температурах, что создает благоприятные возможности для исследования электронплазмонного взаимодействия. Таким образом, была



Рис. 1. Зависимости энергий плазмона E_p и перехода электронов между неэквивалентными экстремумами валентной зоны ΔE при температурах 80 и 300 K от процентного содержания Sb₂Te₃ в кристаллах твердых растворов Bi₂Te₃-Sb₂Te₃ [15].

сформулирована задача экспериментального изучения закономерностей температурного изменения спектров отражения кристалла Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃ в области проявления эффектов, обусловленных плазменным поведением свободных носителей заряда.

1. Методика и техника эксперимента

Исследованный в настоящей работе монокристалл был выращен методом Чохральского в Институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова. В качестве исходных материалов использовались Te, Sb, Bi, содержащие 99.9999 мас.% основного вещества. Детальное описание контроля качества кристаллов и методики эксперимента приведено в работе [16]. Спектры коэффициента отражения фиксировались на инфракрасном фурье-спектрометре IFS-113V (Bruker) в диапазоне от 370 до $2500 \,\mathrm{cm^{-1}}$ с разрешением $1 \,\mathrm{cm^{-1}}$. Исследование проводилось в неполяризованном излучении в геометрии $\mathbf{k} \parallel \mathbf{C}_3$, $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}_3$, где \mathbf{k} — волновой вектор, а \mathbf{E} вектор напряженности электрического поля электромагнитной волны. Угол падения излучения на границу раздела вакуума и вещества не превышал 8° от нормали, проведенной к зеркальной поверхности образца. Для определения коэффициента отражения образца проводилось последовательное измерение спектров отражения R образца и эталона и последующее их сравнение. В качестве эталона использовалось зеркало из алюминия с абсолютным коэффициентом отражения в исследуемой области, равным 0.98.

Температура образца контролировалась при помощи испарительного криостата, обеспечивавшего плавную регулировку температуры в диапазоне 78–300 К и ее стабилизацию с точностью не хуже 2 К.



Рис. 2. Спектры коэффициента отражения *R* кристалла Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃, полученные при различных температурах: *I* — 292 K, *2* — 250 K, *3* — 220 K, *4* — 173 K, *5* — 101 K, *6* — 78 K.



Рис. 3. Спектры ε_1 , ε_2 и –Im ε^{-1} кристалла Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃ при температуре 292 K.

2. Описание и анализ экспериментальных результатов

Спектры отражения инфракрасного излучения от кристалла $Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te_3$, полученные при температурах 78, 101, 173, 220, 250 и 292 К , представлены на рис. 2. Они имеют вид, характерный для плазменного отражения, что обусловлено резонансным взаимодействием электромагнитной волны и свободных носителей заряда, совершающих продольные колебания относительно ионного остова с некоторой собственной (плазменной) частотой ω_p , величина которой в случае многокомпонентной плазмы определяется выражением

$$\omega_p^2 = \sum \frac{e^2 n}{\varepsilon_0 \varepsilon_\infty m^*},\tag{1}$$



Рис. 4. Спектры ε_1 , ε_2 и –Im ε^{-1} кристалла Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃ при температуре 173 К.

здесь е — заряд электрона, n и m^* — концентрация и эффективная масса свободных носителей заряда, ε_0 — диэлектрическая постоянная, ε_{∞} — высокочастотная диэлектрическая проницаемость, характеризующая интенсивность поляризационных процессов в высокочастотной (по отношению к плазменному краю) области спектра. Суммирование производится по всем группам свободных носителей заряда, участвующих в формировании поляризационного отклика.

Как видно из рис. 2, при уменьшении температуры минимум коэффициента отражения смещается в коротковолновую область спектра, что свидетельствует об увеличении плазменной частоты и энергии плазмона. При этом происходит уменьшение величины коэффициента отражения в минимуме, в то время как величина коэффициента отражения в высокочастотной области исследованного спектрального диапазона R_{∞} слабо зависит от температуры. Также видно, что при температурах, меньших 200 К, плазменный край деформируется, и при 173 К на нем появляется точка перегиба, вблизи которой коэффициент отражения линейно уменьшается с ростом частоты в диапазоне 620-760 сm⁻¹. Этого не наблюдается в спектрах отражения, полученных при температурах 220, 250 и 292 К. При дальнейшем уменьшении температуры деформация плазменного края становится более выраженной. А снижение температуры от 101 до 78 К сопровождается уменьшением величины коэффициента отражения в минимуме и стабилизацией его спектрального положения.

Таким образом, изменение спектров коэффициента отражения, представленных на рис. 2, свидетельствует о том, что плазма свободных носителей заряда испытывает влияние со стороны другого, дополнительного процесса, происходящего в кристалле, усиливающегося при уменьшении температуры. Его влияние проявляется уже в спектре отражения, полученном при температуре 220 К (кривая 4 на рис. 2), в виде небольшого увеличения коэффициента отражения на частоте $900 \,\mathrm{cm}^{-1}$ (111 meV). Поскольку при температуре 173 К, как отмечено выше, влияние обозначенного процесса начинает проявляться на частоте $760 \,\mathrm{cm}^{-1}$ (94 meV), то энергия дополнительного процесса уменьшается с ростом температуры со скоростью примерно 0.36 meV/K, в то время как энергия плазмона, как было отмечено выше, увеличивается. Это соответствует данным, представленным на рис. 1, в соответствии с которым рассматриваемым дополнительным процессом может быть электронный переход с энергией ΔE , уменьшающейся при снижении температуры, что обусловлено смещением уровня химического потенциала в направлении подзоны тяжелых дырок [16]. Важно отметить, что именно вблизи плазменного края электронный переход становится "видимым". Это обусловлено спецификой поляризационного отклика плазмы, благодаря которой вблизи плазменной частоты действительная часть функции диэлектрической проницаемости ε_1 проходит через нуль [1]. Поэтому поляризационное действие электронных переходов (обычно слабое по сравнению со свободными носителями заряда) проявляется в спектрах оптических функций, в том числе и в спектре коэффициента отражения.

Как следует из рис. 1, скорость уменьшения энергии электронного перехода ΔE между неэквивалентными экстремумами валентной зоны в кристалле $Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te_3$ равна примерно 0.23 meV/K, что меньше значения 0.36 meV/K, полученного выше. Это, в некоторой степени, может быть обусловлено более быстрым смещением уровня химического потенциала в интервале 220–173 К. При низких температурах вероятность электронных переходов будет уменьшаться, и скорость смещения уровня химического потенциала замедлится.

Из вышеизложенного можно сделать заключение о том, что в кристалле Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃ наблюдается сближение энергий плазмона и электронного перехода при уменьшении температуры. Причем увеличение интенсивности этого перехода уменьшает концентрацию лег-



Рис. 5. Спектры ε_1 , ε_2 и $-\text{Im}\varepsilon^{-1}$ кристалла $\text{Bi}_{0.6}\text{Sb}_{1.4}\text{Te}_3$ при температуре 101 К.



Рис. 6. Расчет спектральной зависимости действительной ε_1 (*a*) и мнимой ε_2 (*b*) частей функции диэлектрической проницаемости в рамках электронной теории дисперсии при различных значениях плазменной частоты (ν_{pl}): *I* — 100, *2* — 150, *3* — 220 и *4* — 260 сm⁻¹.



Рис. 7. Расчет спектральной зависимости действительной $\varepsilon_1(a)$ и мнимой $\varepsilon_2(b)$ частей функции диэлектрической проницаемости, учитывающий межзонные переходы в рамках двухзонной модели [14] при различных значениях энергии межзонного перехода (E_g): I - 140, 2 - 175, 3 - 260 и 4 - 350 сm⁻¹.

ких дырок, что в соответствии с выражением (1) отражается на уменьшении энергии плазмона. Кроме этого, уменьшается диамагнитная восприимчивость кристалла [15]. Коэффициент Холла в данном кристалле увеличивается в диапазоне температур 78–350 К от 0.108 до 0.144 сm³/К.

С целью более детального анализа полученных экспериментальных данных для всех спектров отражения, представленных на рис. 2, рассчитывались действительная ε_1 и мнимая ε_2 части функции диэлектрической проницаемости при помощи интегральных соотношений Крамерса—Кронига, связывающих амплитуду *R* и фазу θ отраженной волны выражением

$$\theta(\omega_0) = -\frac{2\omega_0}{\pi} \int_0^\infty \frac{\ln R^{-0.5}(\omega) d\omega}{\omega^2 - \omega_0}.$$
 (2)

Обычно экспериментально определяется $R(\omega)$, а $\theta(\omega)$ рассчитывается в соответствии с выражением (2). Зная $R(\omega)$ и $\theta(\omega)$, можно восстановить частотные зависимости ε_1 , ε_2 , поскольку для случая малого угла падения света на поверхность вещества можно применять следующие соотношения:

$$\varepsilon_1 = \frac{(1-R) - 4R\sin^2\theta}{(1+R - 2\sqrt{R}\cos\theta)^2},$$

$$\varepsilon_2 = \frac{4(1-R)\sqrt{R}\sin\theta}{(1+R - 2\sqrt{R}\cos\theta)^2}.$$
(3)

Рассчитанные по соотношениям (3) спектральные зависимости ε_1 , ε_2 и $-\text{Im}\varepsilon^{-1}$ кристалла $\text{Bi}_{0.6}\text{Sb}_{1.4}\text{Te}_3$, полученные при различных температурах, представлены на рис. 3, 4, 5. Функция энергетических потерь $-\text{Im}\varepsilon^{-1}$, характеризующая частотную зависимость интенсивности диссипации энергии электромагнитной волны в кристалле, рассчитывается в соответствии с выражением

$$-\mathrm{Im}\varepsilon^{-1} = \varepsilon_2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)^{-1}.$$
 (4)

Информация на рисунках сгруппирована таким образом, чтобы можно было видеть взаимосвязь ε_1 , ε_2 и $-\text{Im}\varepsilon^{-1}$ при фиксированной температуре на одном рисунке и, просматривая одинаковым образом масштабированные рисунки, проследить за изменением поведения оптических функций. Из рис. 3-5 видно, что при уменьшении температуры частота пересечения ε_1 нулевого значения смещается в высокочастотную область. При этом на зависимости $\varepsilon_1(v)$ все отчетливее проявляется отклонение от поведения, характерного для отклика свободных носителей заряда в рамках классической электронной теории дисперсии, модельный расчет которого представлен на рис. 6, *a* и 6, *b*.

В поведении $\varepsilon_2(v)$ также наблюдается появление все более ярко выраженного влияния со стороны электронного перехода, что видно из сопоставления, например, рис. 5 и рис. 6, *b*. Характер наблюдаемых отклонений соответствует модельному расчету вклада межзонных переходов в действительную и мнимую части диэлектрической проницаемости, выполненному в рамках двухзонной модели [17] и представленному на рис. 7, *a* и 7, *b*. Это соответствие подтверждает предположение о влиянии именно электронного перехода на вид спектральных зависимостей ε_1 и ε , представленных на рис. 3–5.

Влияние электронного перехода отражается и на поведении температурных зависимостей $-Im\varepsilon^{-1}(\nu)$, которые наглядно демонстрируют последствия сближения энергии плазмона и электронного перехода. Как видно из сопоставления рис. 3, 4 и 5, влияние электрон-плазмонного взаимодействия, усиливающееся при уменьшении температуры, приводит к расщеплению пика функции энергетических потерь на два максимума. Это можно объяснить непосредственным влиянием электронного перехода, вклад которого на процессы поляризации и поглощения вблизи частоты пересечения ε_1 нулевого значения становится сопоставимым по величине с откликом свободных носителей заряда. Кроме этого, как следует из теоретического анализа последствий сближения энергий плазмона и электронного перехода, обзор которого приведен выше, в этом случае можно ожидать усиления плазменных колебаний за счет рекомбинации электронно-дырочных пар с испусканием плазмонов. О том, что такой процесс также происходит в исследованном кристалле Bi_{0.6}Sb_{1.4}Te₃, свидетельствует наблюдаемое на рис. 4 и 5 увеличение абсолютных значений функции энергетических потерь, а также площади под кривой, описывающей поведение $-Im\varepsilon^{-1}(\nu)$, происходящее при уменьшении температуры.

Заключение

В заключении отметим, что сближение энергии плазмона и энергии, достаточной для перехода электронов из подзоны тяжелых дырок в подзону легких, может способствовать формированию специфического состояния электронной системы. Так, в работе [14] теоретически показана возможность формирования двух устойчивых состояний электронной системы в условиях вынужденного плазменного резонанса в полупроводнике, находящемся в переменном электрическом поле, в том случае, если энергия плазмона будет достаточна для возникновения ударной ионизации. Тогда в соответствии с выражением (1) рост концентрации свободных носителей заряда приведет к увеличению плазменной частоты, а следовательно, к выходу системы из резонанса и прекращению процесса ударной ионизации. С другой стороны, процесс рекомбинации неравновесных носителей заряда, уменьшающий плазменную частоту и энергию плазмона, будет способствовать сближению E и ΔE и активации носителей заряда плазмонами. Следовательно, стабилизация положения плазменного минимума, частота которого не изменяется при уменьшении температуры от 101 до 78 K, что видно из рис. 2, а также появление в спектральной зависимости функции энергетических потерь двух ярко выраженных максимумов, что демонстрируется на рис. 5, может быть связано и с процессом, теоретически описанным в работе [7].

Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-20055, https://rscf.ru/project/22-22-20055/, при финансовой поддержке правительства Забайкальского края.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] В.В. Климов. Наноплазмоника (Физматлит, М., 2009).
- [2] Э.А. Пашицкий, В.И. Пентегов. Физика низких температур, 34, 148 (2008).
- [3] P.A. Wolff. Phys. Rev. Lett., 24, 266 (1970).
- [4] Н.С. Барышев. ФТП, 9, 2023 (1975).
- [5] Ф. Платцман, П. Вольф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела (Мир, М., 1975).
- [6] A. Elci. Phys. Rev. (b), **16**, 5443 (1977).
- [7] П.Н. Шикторов. ФТП, 20, 1089 (1986).
- [8] E. Gerlah, P. Grosse, M. Rautenberg, M. Senske. Phys. Stat. Sol. (b), 75, 553 (1976).
- [9] J.G. Broerman. Phys. Rev. (b), 2, 1818 (1970).
- [10] M. Grynberg, R. Le Toulles, M. Balkanski. Phys. Rev. (b), 9, 517 (1974).
- [11] J.G. Broerman. Phys. Rev. (b), 5, 397 (1972).
- [12] A. Nanabe, D. Noguchi, A. Mitsuishi. Phys. Stat. Sol. (b), 90, 157 (1978).
- [13] P. Tussing, W. Rosental, A. Hang. Phys. Stat. Sol. (b), 52, 451 (1972).
- [14] P. Alstrom, H. Nielsen. J. Phys. C: Solid State Phys., 14, 1153 (1981).
- [15] Н.П. Степанов, М.С. Иванов. ФТП, 56, 1103 (2022).
- [16] Н.П. Степанов, А.А. Калашников, О.Н. Урюпин. ФТП, 55, 586 (2021).